

天通公司在SEMICON CHINA 2014发布150公斤15英寸蓝宝石晶体



在SEMICON CHINA 2014召开之际，天通控股股份有限公司（股票代码600330）将于2014年3月18日下午1：30，在上海新国际博览中心N3馆-M43会议室举行150公斤15英寸蓝宝石晶体发布会。这是天通公司继2013年成功研制90公斤蓝宝石晶体之后又一重大长晶技术的突破。随着本次150Kg15英寸蓝宝石晶体的成功开发，标志着天通公司蓝宝石产业自主研发、自主创新能力迈上了一个更高的台阶，大大地提升了核心竞争能力。

天通控股股份有限公司创立于1984年，拥有多家控股公司和参股公司，是国内首家自然人直接控股的上市公司。公司在浙江海宁建立了蓝宝石产业基地，2011年8月，公司加大对蓝宝石行业的投入，投资3.6亿元用于蓝宝石衬底材料技改项目，引进消化吸收了日本先进的长晶技术及晶片切磨抛技术，公司拥有一流的科研团队、先进的生产与检测设备，为蓝宝石产品的开发、研究、生产提供了坚实的保障。

蓝宝石晶体主要应用于航天航空光电材料、LED衬底、手表表面，智能手机摄像头镜头和HOME键等。随着LED照明产业的快速增长及蓝宝石新领域应用的不断增加，预期会在消费类电子产品触控蓝宝石玻璃面板、可穿戴设备具有较好的发展前景。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_58852.html